This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(54) HEAT-PIPE TYPE COOLER

(11) 3-98260 (A) (43) 22.4.1991 (19) JP

(21) Appl. No. 64-234201 (22) 8.9.1989

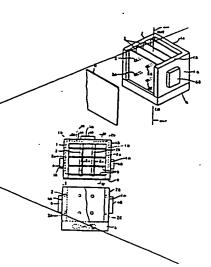
(71) FURUKAWA ELECTRIC CO LTD:THE (72) SHINICHI ISHIDA(5)

(51) Int. Cl⁵. H01L23/427, H05K7/20

PURPOSE: To obtain a compact and light cooler wherein cooling performance is improved and the number of mounted heating elements is increased by constituting the cooler with three base plates on the outsides of which element mounting surfaces are provided, on the insides of which heat-pipe attaching parts are provided, and which are arranged in the U-shaped cross sections and the like, heat pipes, a plurality

of fins, and a forced air cooling fan.

CONSTITUTION: An element mounting surface la is provided at the outside of each of first to third base plate 1, 1A, and 1B. A heat-pipe attaching part 1b is provided at the inside of each of the base plates 1, 1A and 1B. The first to third base plates 1, 1A and 1B are arranged at three surfaces which have the U-shaped cross sections and which are intersected at right angles. Evaporating parts are attached to the heat-pipe attaching parts 1b of the first to third base plates 1, 1A and 1B. The condensing parts of one or more heat pipes 2, 1A-2C are bent and raised. A plurality of fins 3 are attached to the condensing parts of the heat pipes 2, 2A-2C. A forced air cooling fan 4 is provided on any surface which is intersected with the fin 3 at a right angle. The cooler is constituted in this way. For example, the base plates 1, 1A and 1B are manufactured by using a material such as copper or aluminum by an extrusion method a die casting method or the like. The attaching recess parts 1b are formed at the inside.



(54) HEAT-PIPE TYPE COOLER

(11) 3-96261 (A) (43) 22.4.1991 (19) JP

(21) Appl. No. 64-234202 (22) 8.9.1989

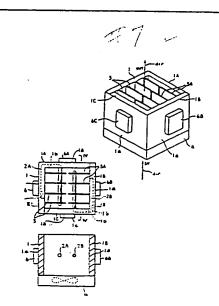
(71) FURUKAWA ELECTRIC CO LTD:THE (72) SHINICHI ISHIDA(5)

(51) Int. Cl⁵. H01L23/427,H05K7/20

PURPOSE: To obtain a compact and light cooler wherein cooling performance is improved and the number of mounted heating elements is increased by constituting the cooler by four base plates on the outsides of which element mounting surfaces are provided, on the insides of which heat-pipe attaching parts are provided, and which are arranged on the four surfaces of a tubular body, heat pipes, a plurality

of fins, and a forced air cooling fan.

CONSTITUTION: An element mounting surface la is provided at the outside of each of first to fourth base plates 1, 1A, 1B, and 1C. A heat-pipe attaching part 1b is provided at the inside of each of the base plates 1, 1A to 1C. The first to fourth base plates 1, 1A-1C are arranged at the four surfaces of a tubular body or three surfaces having U-shaped cross sections and one surface which covers one side surface. Evaporating parts are attached to the heat pipe attaching parts 1b of the first to fourth base plates 1, 1A-1C. The condensing parts of one or more heat pipes 2A and 2B are bent and raised. A plurality of fins 3 and 3A are attached to the condensing parts of the heat pipes 3 and 3A. A forced air cooling fan 4 is provided on any surface which is intersected with the fins 3 and 3A. For example, the base plates 1, 1A-1C are manufactured by using a material such as copper and aluminum by an extrusion method, a die casting method or the like.



(54) MANUFACTURE OF LEAD FRAME

(11) 3-96262 (A) (43) 22.4.1991 (19) JP

(21) Appl. No. 64-233786 (22) 8.9.1989

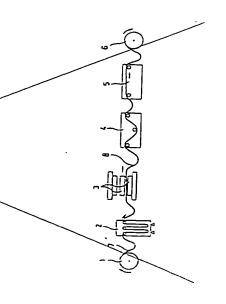
(71) HITACHI CABLE LTD (72) KUNIO NAKAGAWA(1)

(51) Int. Cl⁵. H01L23/50

PURPOSE: To impart ductility without loosing the press machinability of the material constituting the lead frame by performing press blanking of a long strip-shaped raw material for a lead frame made of copper or copper alloy, obtaining a lead-frame-piece linked strip, and annealing the strip on the same

line continuously.

CONSTITUTION: Press blanking is performed for a long strip shaped raw material 7 for a lead frame made of copper or copper alloy, and a lead-frame-piece linked strip 8 having the intended shape is formed. Then, annealing is performed on the same line continuously. For example, the lead frame raw material 7 which is the long strip-shaped material before blanking is continuously unwound from a payoff device 1. Then the shape is corrected with a leveler 2 and smoothed. Thereafter, press blanking is performed with a metal mold 3, and a linked strip 8 of the lead frame pieces having the intended shapes is obtained. Then, the lead-frame-piece linked strip 8 which has undergone the press blanking is made to pass through a cleaning device 4 and cleaned. Thereafter, the strip is made to pass a continuous annealing device 5 and continuously annealed on the same line. The strip is wound in a winding device 6 and maintained.



9日本国特許庁(JP)

@特許出願公開

② 公開特許公報(A) 平3-96261

SInt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

每公開 平成3年(1991)4月22日

H 01 L 23/427 H 05 K 7/20

R 7301-

7301-5E 7220-5F

H 01 L 23/46

В

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

②発明の名称 ヒートパイプ式冷却器

②特 頭 平1-234202

②出 願 平1(1989)9月8日

@発 明 者 石 田 新 一 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式

会社内

⑫発 明 者 鈴 木 征 勝 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式

会社内

⑫発 明 者 谷 田 部 博 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式

会社内

四発 明 者 荻 原 進 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式

会社内

⑪出 願 人 古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

⑭代 理 人 弁理士 河野 茂夫 外1名

最終頁に続く

明 福 書

1. 発明の名称

ヒートパイプ式冷却器

2.特許請求の範囲

外側に素子搭載面が内側にヒートパイプ取付部がそれぞれ設けられており情形の4面また配置されつの字の3面と一方の側面を塞ぐ1面に配置された第1. 第2. 第3および第4のベース板のにかいの第1. 第2. 第3および第4のベース板のにかいる第1. 第2. 第3および第4のベース板のにかいるではいて、では一トパイプ取付部に取り付られた複数を回り付られた複数を回り付られた複数を回り付いて、前記フィンとから構成したヒートパイプ式冷却器。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、半導体素子などの発熱を、ヒートパイプを用いて拡散させて、強制空冷するヒートパイプ式冷却器に関するものである。

〔従来の技術〕

サイリスタ、パワートランジスタなどの発熱量が中容量の半導体素子の冷却は、ファンを用いた 強制空冷方式のものが多い。

第12図は、従来の強制空冷式冷却器の一例を示した斜視図である。

冷却プロックでは、網またはアルミニウムなどの熱伝導性材料を用いて、押出成形や鋳造により、ベース部でaとフィン部でbをもつような形状に作製されたものである。発熱素子6は、冷却プロックでのベース部でaの表側の平面に密着して搭載されており、ファン4によりフィン部でbを強制空冷していた。

(発明が解決しようとする課題)

しかし、前述した従来の冷却器では、発熱素子の放熱量が増大するに作って、冷却プロックでの 重量が重くなるとともに、形状も大型になるという問題があった。

また、冷却プロック 7 のフィン部 7 b のピッチ を一定間隔以下に決くできず、容量が一定の場合 には、放然面積に制限を受け、冷却能力が低下す るという問題があった。

さらに、冷却ブロック1のベース部1aに搭載 できる発熱素子の数が、性能的にも、面積的にも 限られていた。

一方、電子機器などの場合には、限られた内部 空間に他の素子などとともに配置されるので、冷 却器の基本的な形状はそのままにして、冷却性能 を向上させるとともに、占有体積の減少や軽量化 を実現しなければならない。

本発明の目的は、前述の課題を解決し、冷却性能の向上と、発熱素子の搭載数の増加を実現した、小型かつ軽量なヒートパイプ式冷却器を提供することである。

(課題を解決するための手段)

前記課題を解決するために、本発明によるヒートパイプ式冷却器は、外側に素子搭載面が内側にヒートパイプ取付部がそれぞれ設けられており筒形の4面または断面コの字の3面と一方の側面を塞ぐ1面に配置された第1、第2、第3および第

た斜視図である。

ベース板1、1A、1B、1Cは、鋼またはアルミニウムなどの熱伝導性の材料を用いて、押出 はまたはダイキャスト法等により作製されたもの であり、この実施例では、ベース板1、1Aとベ ース板1B、1Cをそれぞれ断面L字状に一体成 形して、筒状に組み合わせてある。

ベース板1~1 Cには、それぞれ外側にフラットな票子搭載而1 aが形成され、内側に取付凹部1 bが形成されている。ベース板1~1 Cの各素子搭載面1 aには、サイリスタやパワートランジスタなどの発熱素子6~6 Cが1 個または複数個搭載されている。

ヒートパイプ 2 A. 2 B は、断面が円形。矩形。 異形の鋼製コンテナの内面に溝が形成されたり、 メッシュ等のウイックが挿入されたものであり、 内部には作動液として純水等が封入されたもので ある。

ヒートパイプ 2 A は、U 字形に曲げ加工されており、 蒸発部となる腕部 2 a . 基部 2 b がベース

4のペース板と、向記第1、第2、第3および第 4のペース板のヒートパイプ取付部に蒸発部が取 り付けられ軽縮部が曲げ起こされた1本以上のヒ ートパイプと、前記ヒートパイプの軽縮部に取り 付られた複数枚のフィンと、前記フィンと直交す るいずれかの面に設けられた強制空冷用のファン とから構成されている。

(作用)

前記構成によれば、各ペース板に搭載された発 熱素子からの熱をヒートパイプを用いて末端のフィンにまで効率よく伝達できるとともに、ファン により強制冷却することができる。

〔実施例〕

以下、図面等を参照して、実施例について、本 発明を詳細に説明する。

第1図~第6図は、木発明によるヒートパイプ 式冷却器の第1の実施例を示した図であって、第 1図は斜視図、第2図は平面図、第3図は正面図、 第4図は側面図、第5図はヒートパイプの取付部 を示した斜視図、第6図はフィンの取付部を示し

板1、1Aの取付凹部1bにそれぞれ挿入され、 固定板1cで上側から覆ってねじ止めすることに より、密看して固定されている(第5図)・ロットイプ2Aは、ベース板1、1Aの取付凹凹を1 bに取り付けられるので、接触面積を十分にといる および固定板1cの間には熱に導性グリース1 を塗布することにより、外側の素子搭載面1 aに を塗布することにより、外側の素子搭載のに を塗布することにより、外側の素子搭載のに たれてプ2Aに効率のに伝達できる。なり ートパイプ2Bも同様にして、ベース板1B.1 Cに取り付けられている。

フィン3、3Aは、ヒートパイプ2A、2Bの 凝縮部となる腕部2cに、圧入またはロウ付けな どにより別々に取り付けられている(第6図)。 このフィン3、3Aは、鋼またはアルミニウム等 の金盃を、0.1~0.5 mm程度の薄肉板状に加工 したものであり、1~5 mm程度の比較的小さい ピッチで、必要な複数だけ取り付けられている。 ファン4は、強調空冷用のものであり、軸流ファン等が用いられており、フィン3.3Aと直交するいずれかの面に取り付けられている。

第7図は、本発明によるヒートパイプ式冷却器 の第1の実施例の変形例を示した斜視図である。

第7図に示したヒートパイプ2Aのように、U字形に曲げ加工して、蒸発部である腕部2a. 基部2b側をベース板1、1Aの取付凹部1bにロウ材1dにより、接合することができる。このヒートパイプ2Aの凝縮部となる腕部2cに、第6図と同様にフィン3を取り付ければよい。

なお、ヒートパイプ2A.2Bは、熱伝導量等 を考慮して、3本以上の構成でもよい。

第8図〜第11図は、本発明によるヒートバイプ式冷却器の第2の実施例を示した図であって、第8図は斜視図、第9図は平面図、第10図は正面図、第11図は側面図である。

なお、前述した第1の実施例と同様な機能を果たす部分には、同一系統の符号が付してある。

第2の実施例では、ペース板1D.1E.1F

実施例の送風方向について説明する。

ベース板2とファン4との取付位置によって、 送風方向を変化させることができる。

例えば、第1図に示した第1の実施例のように、ファン4の全ての側面を4枚のベース板1~1Cで覆っているので、ファン4と対向する面から冷却風air を直線的に排気することができる。

また、第8図に示した第2の実施例のように、ファン4の対向する面がベース板1Eで覆われており、フィン3とファン4に直交する側面が解放されているので、冷却風air を直角に屈曲して排気することができる。

このように送風方向を選択できるので、本発明によるヒートパイプ式冷却器を電子機器などに組み込む場合に、冷却風air の流入および流出方向が限定されるときでも、容易に取り付けることができる。

なお、前述した各実施例では、組み立てを容易 にするために、ペース板を2枚ずつ組みにして作 製した例で説明したが、4枚を一体に成形しても を断面コの字状に配置して、その側面をベース版 1 Gで覆うように配置した形状であって、この実施例でも、断面L字形に一体成形したベース版! D. 1 E とベース版 1 F. 1 G とを組み合わせている。各ベース版 1 D~1 G の外側の素子搭数面 1 a には、それぞれ発熱素子 6 D. 6 E. 6 F. 6 C が密着固定されている。

ペース板 I D. 1 F. I G の下側には、ファン 4 が設けられている。

つぎに、本発明によるヒートパイプ式冷却器の

よい。また、各ヒートパイプに独立してフィンを 取り付けた例を示したが、2本のヒートパイプを 同一のフィンに取り付けるようにしてもよい。

(発明の効果)

以上詳しく説明したように、木発明によれば、ベース板に搭載した発熱業子からの熱をヒートパイプを用いて拡散して末端のフィンに至るまで伝達できるので、フィン効率が改善され、従来の命却器に比較して、フィンの占有する体積を大幅に減少させることができる。

また、フィンを極めて薄くでき、フィンを取り付けるピッチを狭くできるので、占有する体積の 被少とあいまって、同一容積では重量を大幅に被 少させることができる。

したがって、同一の冷却能力では占有体積と重量の両者を大幅に減少させることができる。

さらに、ベース板を4枚設けてあるので、従来 と同様な大きさで、4倍の発热素子を搭載するこ とができる。

一方、冷却風の波れ方向を多様化させることが

できるので、取付場所の自由度が広がる。 4.図面の簡単な説明

第1図~第6図は、本発明によるヒートペイプ 式冷却器の第1の実施例を示した図であって、第 1図は斜視図、第2図は平面図、第3図は正面図、 第4図は側面図、第5図はヒートパイプの取付部 を示した斜視図、第6図はフィンの取付部を示し た斜視図である。

第7図は、本発明によるヒートパイプ式冷却器 の第1の実施例の変形例を示した斜視図である。

第8図~第11図は、本発明によるヒートパイプ式冷却器の第2の実施例を示した図であって、 第8図は斜視図、第9図は平面図、第10図は正面図、第11図は値面図である。

第12図は、従来の強制空命式冷却器の一例を 示した斜視図である。

1…ベース板

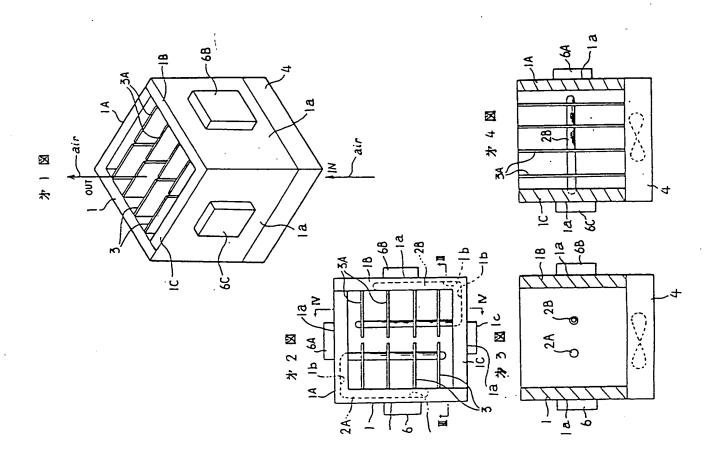
2…ヒートパイプ

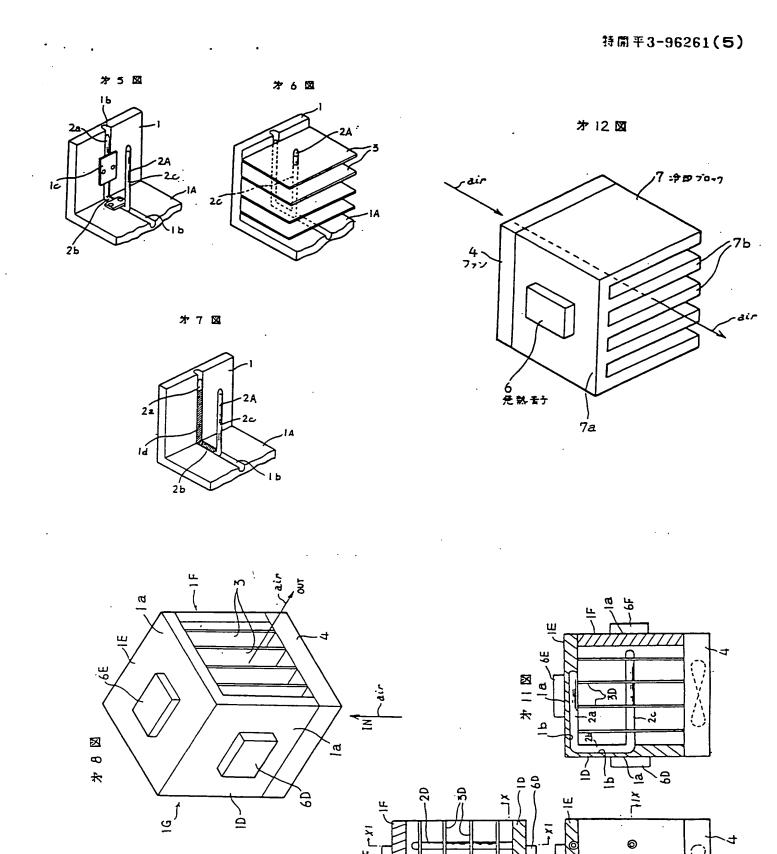
3…フィン

4 ... ファン

6 一発热素子

代理人 弁理士 河 野 茂 夫 弁理士 雄 田 久 男





⊠

夵

0

炒10 図 6€

9

第1頁の続き

②発 明 者 村 瀬 孝 志 東京都千代田区丸の内 2 丁目 6 番 1 号 古河電気工業株式

会社内

@発 明 者 松 本 厚 二 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式

会社内